R.O.C Patent No. 564,535

Title: White LED Package

Summary:

A white LED package comprises a carrier, an adhesive layer having fluorescent particles therein, a LED chip, a bonding wire, a fluorescence layer and an encapsulation layer, which discloses a structure of lead-frame-type LED.

IPC分類 申請日期: 4011 23/28

以上各欄で	由本局填言	發明專利說明書	564535
_	中文	白光發光二極體之封裝結構	
明名稱	英 文	White LED package	據別智 ,中慧
二 發明人 (共1人)	姓 名(中文)	1. 王姵淇	仍請局資料
	姓 名 (英文)	1. Peggy Wang	· 局權 權利 群 提 等 等 位,
	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW	单类供在物行
	住居所 (中 文)	1. 台北縣中和市中山路二段25巷5號3樓	雄泉行 認有, 各無僅 項優供
	住居所 (英 文)	1.	資料相關狀態。
三、 申請人 (共1人)	名稱或 姓 名 (中文)	1. 銀河光電股份有限公司	脚守双 状情要 態事作 。
	名稱或 姓 名 (英文)	1. ACME TECHNOLOGIES LTD.	依判
	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 ROC	
	住居所 (營業所) (中 文)		前向貴局申請者相同)
	住居所 (營業所) (英 文)		shan Shiang, Taoyuan,
	代表人 (中文)	1. 蔡政宏	
	代表人(英文)	1. Cheng-Hung Tsai 與)	推局 13
			以務 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N